

※本申込書のコピーをとり、必ず控としてください。

出展規定を了承し、下記のとおり出展申し込みいたします。

年 月 日

会社名(和文) ふりがな (英文) 印

主催会員 / 非会員

※共同出展社のある場合、下記にご記入ください。ただし連絡先は原則として1社となります。

会社名(和文) ふりがな (英文)

主催会員 / 非会員

会社名(和文) ふりがな (英文)

主催会員 / 非会員

本社所在地 〒

Tel. Fax.

インターネットホームページアドレス (和文Web) (英文Web)

代表者氏名 代表者役職名

（本展に関する貴社代表者名をご記入ください。）

担当者名 担当者所属部課名・役職名

担当者e-mail

（出展社様のIDとなりますので、必ずご記入ください。）

担当者連絡先(本社所在地と異なる場合のみご記入ください。)

〒

Tel. Fax.

①申込小間数 Aタイプ ()小間

角小間(二面開放/1~3小間出展社限定)を指定する

三面開放(4・6・8小間ブロックダブル出展社限定)を指定する

小間レイアウト(4小間以上の出展社のみ必須)

並列 ブロックダブル 独立ダブル 独立トリプル 対向

Bタイプ ()小間

未来材料・粉体シミュレーションゾーン()小間

いずれかにチェックしてください。

1) 対象分野: 未来材料 粉体シミュレーション

2) 15分プレゼンテーション: 希望する 希望しない (無料、先着8社/発表時間は主催者で決定します。)

②製品技術説明会 () 枠 申込みます。

発表希望時間枠 第一希望() 第二希望() 第三希望()

※複数枠をお申込みいただく場合、2枠目の発表時間は主催者にて調整となります。

オンライン展でのオンデマンド配信を申込みます。() 枠

| 料金(消費税込) | | 金額表(単価) | 間口×奥行×高さ(m) | 主催会員 | 一般 |
|--------------------|--------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| Aタイプ・Bタイプ | | | | | |
| 小間単価 () | × 出展小間数 () | | | | |
| + 角小間・三面開放指定料 () | | | | | |
| 未来材料・粉体シミュレーションゾーン | | | | | |
| 小間単価 () | × 出展小間数 () | | | | |
| 製品技術説明会 | | | | | |
| 単価×枠数 () × () | | | | | |
| オンライン展でのオンデマンド配信 | | | | | |
| 単価×枠数 () × () | | | | | |
| 合計 () | | | | | |
| | | Aタイプ | 2.97×2.97×2.7 | 297,000円 | 363,000円 |
| | | 角小間指定料 | — | 55,000円 | 66,000円 |
| | | 三面開放指定料 | — | 297,000円 | 363,000円 |
| | | Bタイプ | 2.97×1.98×2.7 | 242,000円 | 319,000円 |
| | | 未来材料・粉体シミュレーションゾーン | 1.98×1.495×2.7 | 187,000円 | 220,000円 |
| 製品技術説明会 | 1枠 | — | — | 55,000円 | 66,000円 |
| | オンラインでの配信 1枠 | — | — | 22,000円 | 33,000円 |

③ダイレクトメール用招待状希望枚数(送付は8月下旬を予定しています。希望数無料)

和文 招待状・封筒 () セット 英文 招待状・封筒 () セット

和文 招待状 () 枚 英文 招待状 () 枚

和文 封筒 () 枚 英文 封筒 () 枚

封筒と招待状の必要部数が異なる場合はこの欄にご記入ください。

④その他(今後の参考資料としますのでご予定をご記入ください。正式な申込書は2023年8月に配布いたします。)

・電気 要 不要 ・給排水 要 不要 ・エアー 要 不要

・強度の音、匂いが発生する製品の展示予定 有 無 【有る場合の内容詳細: 】

・出展物最大重量() t 最大高さ() m

事務局記入欄

【個人情報の取扱について】 ご登録いただきました個人情報は、本展の運営管理、実施、日本粉体工業技術協会の事業活動等のご案内のために利用させていただく場合があります。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、日本粉体工業技術協会は運営事務局および業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督いたします。

| 申込受付月日 | 申込受付番号 | 受付者印 | 備考 |
|--------|--------|------|----|
|--------|--------|------|----|

出展製品

粉粒体製造機器

- 粉体ハンドリング(◆切込み ◆貯槽 ◆供給 ◆輸送 ◆解袋 ◆閉塞対策 ◆周辺機器)
- 破碎・粉砕(◆破碎 ◆粉砕 ◆微粉砕 ◆超微粉砕 ◆解砕)
- 分級・選別・ふるい分け(◆分級 ◆ふるい分け ◆選別 ◆分離・異物除去)
- 集じん
- 晶析・乳化・溶解
- 混合・攪拌・分散
- 湿式処理(◆ろ過 ◆圧搾 ◆脱水 ◆濃縮・固液分離 ◆膜分離 ◆脱泡)
- ファインバブル
- 乾燥・冷却
- 混練・捏和

- 造粒・コーティング・表面改質(◆造粒 ◆コーティング ◆表面改質 ◆整粒)
- 成形・打錠(◆成形 ◆打錠 ◆カプセル)
- 積層加工技術(◆積層造形 ◆積層加工技術)
- 焼成・焼却
- 包装・充填・計量
- 計装(◆計装 ◆サンプリング ◆制御 ◆環境測定)
- エンジニアリング(◆エンジニアリング ◆プラント建設・工場建設)
- その他(◆リサイクル ◆爆発安全 ◆殺菌 ◆スクリーン・金網・樹脂網 ◆ろ過布 ◆コンテナ・容器 ◆保温・断熱・防音 ◆封じ込め)

- 粉粒体計測機器
- 研究室用機器・ラボ機
- 受託加工・受託計測
- シミュレーション・ソフト
- 粉体材料
 - 粉碎媒体
 - 分散剤
 - 機能性材料
 - 粉体材料
 - 医薬品添加剤
- 書籍・JIS規格・標準粉体

対象ユーザー

出展予定製品のユーザーの業種について、該当されるものすべてにチェックしてください。

- 化学・ゴム・プラスチック・紙・パルプ
- 医薬品・健康食品・化粧品
- 食品・飼料
- 無機材料・セラミックス
- 鉄鋼・金属・鉱業・セメント
- 機械・電気・電池・エレクトロニクス
- エンジニアリング・建設
- 環境・エネルギー、リサイクル
- 商社
- 官公庁・学校・国公立研究機関
- その他